

各位

令和8年4月7日

会社名 株式会社 ブイ・テクノロジー
代表者 代表取締役 兼 社長執行役員 杉本 重人
会社名 株式会社 LE-TECHNOLOGY
代表者 代表取締役 社長 李 梲
問合せ先 ブイ・テクノロジー IR室長 小野 雅弘
(TEL: 045-338-1981)

**DI 露光装置「LAMBDI」を NEDO から受注
～ アドバンストパッケージ向けで世界初となる L/S=0.5 μ m クラスを受注～**

株式会社ブイ・テクノロジー（神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町 134 横浜ビジネスパーク イーストタワー9F、代表取締役 杉本 重人、以下「当社」）の連結子会社株式会社 LE-TECHNOLOGY（東京都新宿区市谷八幡町 2-1 DS 市ヶ谷ビル 5F 代表取締役社長 李 梲、以下「LET」）は、インターポザーおよびパッケージ基板向け DI（Direct Imaging）露光装置「LAMBDI（ラムディ）」において世界初となる L/S = 0.5 μ m クラスの開発に成功、この度、NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）から、大阪公立大学を通じて受注いたしました。

当社グループは、2025年8月に1 μ m 配線対応の DI 露光機の出荷を開始しましたが、さらなる高解像度化を実現、今回の受注に至りました。今後も半導体および電子デバイスの進化を支える革新的な技術の創出に取り組み、社会の発展に貢献してまいります。

なお、今回の受注が今期業績に与える影響は軽微にとどまるものと想定しております。

以上